

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 11326923 A

(43) Date of publication of application: 26 . 11 . 99

(51) Int. CI

G02F 1/1339 C08G 59/50

(21) Application number: 10145024

(22) Date of filing: 11 . 05 . 98

(71) Applicant:

RICOH CO LTD

(72) Inventor:

MOCHIZUKI YUM! YOSHIKAWA MASAO **KAMOI SUMIO**

(54) SEALING AGENT FOR LIQUID CRYSTAL **DISPLAY ELEMENT AND LIQUID CRYSTAL** DISPLAY ELEMENT USING THE AGENT

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve resistance to liquid crystal and to decrease changes in the specific resistance of the liquid crystal by using an epoxy resin which is a liquid at a room temp. as the main component of a sealing agent and using a mixture of aromatic amines and aliphatic amines as the main component of a hardening agent.

SOLUTION: For a specified epoxy resin, a specified amine compd. as a hardening agent component are used as a sealing agent for a liquid crystal display element

of a film-type liquid crystal display element. Namely, a sealing agent for a liquid crystal display element essentially consisting of an epoxy resin which is a liquid at a room temp, and using a mixture of aromatic amines and aliphatic amines as the main components, is used. When a bisphenol type epoxy resin is used as the epoxy resin which is a liquid at a room temp., a hardened material having good physical characteristics such as chemical resistance and heat resistance can be obtd. and improves the resistance to liquid crystal. When a non-bisphenolic epoxy resin is used as the epoxy resin which is a liquid at a room temp., a flexible hardened material is obtd. and improves the adhesion property (peeling strength).

COPYRIGHT: (C)1999,JPO

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-326923

(43) 公開日 平成11年(1999) 11月26日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

G02F 1/1339

C 0 8 G 59/50

505

FΙ

G 0 2 F 1/1339

505

C 0 8 G 59/50

審査請求 未請求 請求項の数11 FD (全 13 頁)

(21)出願番号

特顧平10-145024

(22)出願日

平成10年(1998) 5月11日

(71)出願人 000006747

株式会社リコー

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

(72)発明者 望月 由美

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式

会社リコー内

(72)発明者 吉川 雅夫

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式

会社リコー内

(72)発明者 鴨井 澄男

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式

会社リコー内

(74)代理人 弁理士 友松 英爾 (外1名)

(54) 【発明の名称】 液晶表示素子用シール剤およびそれを用いた液晶表示素子

(57)【要約】

【課題】 基板としてプラスチックフィルムを用いた液 晶表示素子に用いる、フィルム液晶セルの組立工程の加 熱温度条件で、フィルムの屈曲に追従可能な可撓性を有 し、かつ耐薬品性に優れたシール剤および該シール剤を 使用した液晶表示素子の提供。

【解決手段】 室温で液状のエポキシ樹脂を主剤の主成 分とし、硬化剤の主成分として、芳香族アミンと脂肪族 アミンの混合物を用いることを特徴とするプラスチック 基板を用いた液晶表示素子用シール剤および該シール剤 の液晶表示素子への使用。

【請求項1】 室温で液状のエポキシ樹脂を主剤の主成

分とし、硬化剤の主成分として、芳香族アミンと脂肪族 アミンの混合物を用いることを特徴とするプラスチック 基板を用いた液晶表示素子用シール剤。

1

【請求項2】 室温で液状のエポキシ樹脂がビスフェノ ール型エポキシ樹脂(エポキシ1)である請求項1記載 の液晶表示素子用シール剤。

【請求項3】 室温で液状のエポキシ樹脂がビスフェノ ール型エポキシ樹脂(エポキシ1)と非ビスフェノール 10 型エポキシ樹脂(エポキシ2)の混合物である請求項1 記載の液晶表示素子用シール剤。

【請求項4】 エポキシ2がアルコール型エポキシであ る請求項3記載の液晶表示素子用シール剤。

【請求項5】 エポキシ2がポリサルファイド変性エポ キシである請求項3記載の液晶表示素子用シール剤。

【請求項6】 エポキシ2がシリコーンオイル変性エポ キシである請求項3記載の液晶表示素子用シール剤。

シール剤が硬化触媒として酸を含むもの 【請求項7】 である請求項1~6のいずれかに記載の液晶表示素子用 20 シール剤。

【請求項8】 酸がシリカである請求項7記載の液晶表 示素子用シール剤。

【請求項9】 芳香族アミンと脂肪族アミンが下記の要 件を満足するものである請求項1~8のいずれかに記載 の液晶表示素子用シール剤。

W1/H1>W2/H2

(前記W1は芳香族アミンの組成比であり、W2は脂肪 族アミンの組成比である。前記H1とH2はそれぞれ芳 香族アミンと脂肪族アミンの活性水素当量を意味す る)。

【請求項10】 脂肪族アミンがアミノシランカップリ ング剤である請求項1~9のいずれかに記載の液晶表示 素子用シール剤。

【請求項11】 プラスチックフィルム基板の周辺をシ ール剤でシールされた液晶表示素子において、シール剤 が請求項1~10のいずれかに記載のものであることを 特徴とする液晶表示素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、プラスチックフィ ルムまたはシートを基板に用いた液晶表示素子(以下、 フィルム型液晶表示素子とも言う。)に用いられる接着 性、可撓性、耐熱性等が良好なシール剤および該シール 剤を用いた液晶表示素子に関する。

[0002]

【従来技術】液晶表示素子は、薄く軽量で消費電力が低 いことから、パソコンやワープロ用のディスプレイを始 めとした多くの表示ディスプレイとして使用されてい る。これら液晶表示素子としては基板にガラスを使用し 50 部、シランカップリング剤を 0.5~5.0重量部、平

たもの(以下、ガラス型液晶表示素子とも言う。)が大 部分を占めていたが、近年、いわゆるモバイル機器への 液晶表示素子の搭載が進展するに伴い、軽量性や可破砕 性の要求からプラスチックフィルムまたはシートを基板 に用いた液晶表示セルが一部で用いられるようになって きた。

【0003】液晶表示素子はシール剤により液晶を素子 の基板に封入させた形態で使用がなされている。前記シ ール剤には液晶表示素子にかかる応力で破壊されない接 着強度が必要であり、また、液晶分子と直接接するた め、液晶分子に悪影響を及ぼさない性質や、さらに、プ ラスチックフイルムを基板に用いた液晶表示素子では曲 面の表示へのニーズもあるため、可撓性も備えた総合的 な特性が必要とされる。特に近年では、モバイル用途の 拡大に伴い、従来よりも耐熱性の優れたシール剤への要 求も高くなってきている。

【0004】液晶表示素子のシール剤には熱硬化性エポ キシ樹脂が用いられているが、ガラス基板を用いる液晶 セルに対し、合成樹脂フィルムまたはシートを基板とし て用いるフィルム型の液晶セルでは、ガラス基板に比べ て合成樹脂フィルムまたはシートの耐熱性が低いため、 シール剤の硬化温度をガラス基板を用いる場合と同程度 に高く設定できず、従ってシール剤の耐熱性が劣る欠点 があった。

【0005】また、フィルム型液晶表示素子では、ガラ ス型液晶表示素子ではほとんど必要とされない可撓性を 具備しなければならない。このためフィルム型液晶素子 では、ガラス型液晶表示素子とは異なるシール剤を用い たり、また、ガラス用シール剤を低い温度で硬化させて 使用することがなされてきた。このため、フィルム型液 30 晶表示素子では、ガラス表示素子に比べ、シール剤に必 要とされる特性の中で、特に高温で保存すると、シール 剤中に液晶が混入、膨潤することで引き起こされる接着 強度の低下や、シール剤による液晶のスイッチング電流 の増大による動作不良等の耐液晶性に問題があり、これ を克服した信頼性の高いシール剤が求められていた。

【0006】そこで、これらの問題を解決するため、特 開昭63-18523では、フィルム表示素子用シール 剤としてポリオール型のエポキシ樹脂を用いたシール剤 が開示されている。これによりシール剤の可撓性と接着 40 強度は達成できるが、80℃程度の高温下で液晶セルを 保存すると、シール剤の膨潤や、液晶のスイッチング電 流値が徐々に上昇し、耐熱性がまだ十分でない問題があ

【0007】また、特開平9-12679では、フィル ム型液晶表示素子用シール剤として室温で液状のシリコ ーン変性エポキシ樹脂を10~50重量部、室温で液状 のビスフェノール型エポキシ樹脂を90~50重量部、 室温で液状の3官能チオール硬化剤を20~80重量

2

均粒径が 1 μ m以下の無定型シリカを 1~10重量部、 平均粒径が 2 μ m以下の無定型シリカ以外の無機充填剤を 5~50重量部を必須成分として含有するシール剤が 開示されているが、80℃程度の高温下で液晶セルを保 存すると液晶のスイッチング電流値が徐々に上昇し、耐 熱性がまだ十分でない問題があった。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、基板としてプラスチックフィルムを用いた液晶表示素子において、該素子のシール剤として、フィルム液晶セルの組立工程の加熱温度条件で、フィルムの屈曲に追従可能な可撓性を有し、かつ耐薬品性に優れたシール剤を使用することにより前記課題を解決した液晶表示素子を提供することにある。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明者らは前記課題を解決するために、種々検討した結果、フィルム型液晶表示素子の液晶表示素子用シール剤として、特定のエポキシ樹脂に硬化剤成分として特定のアミン化合物を使用することで上記問題点が解決されることを見出し、本発明ることができた。すなわち、本発明者らは高い耐液晶性とフィルム型液晶表示素子用セルの組立工程の加熱温度条件で高い耐熱性と耐薬品性を与えるエポキシ樹脂と硬化剤について種々検討した結果、室温で液状のエポキシ樹脂を主剤の主成分とし、硬化剤の主成分として、芳香族アミンと脂肪族アミンの混合物を用いた液晶表示素子用シール剤に到達することができた。室温で液状のエポキシ樹脂として、ビスフェノール型エポキシ樹脂(エポキシ1)を用いると、耐薬品性、耐熱性等の物理特性が良好な硬化物が得られ、耐液晶性が向上する。*30

*また、室温で液状のエポキシ樹脂として、非ビスフェノール型エポキシ樹脂(エポキシ2)を用いると、可撓性硬化物が得られ、接着性(剥離強度)が向上するので、前記エポキシ1に加えてエポキシ2を混合したものが、プラスチック基板を用いた液晶表示素子用シール剤として好ましい。エポキシ2としては、アルコール型エポキシ、ポリサルファイド変性エポキシ、シリコーン変性エポキシ等の非ビスフェノール型エポキシの混合物、あるいはビスフェノールA型エポキシ単独を用いる。

10 【0010】芳香族アミンで硬化したエポキシ樹脂は耐薬品性、耐熱性が非常に優れ、耐液晶性も優れた材料である。しかし、芳香族アミン硬化物は剛直な硬化物となり、充分な可撓性が得られない。また、芳香族アミンは常温で固体であり、エポキシ樹脂とのアダクト、あるいは、常温で液体の非反応性材料に溶解して、液状化しているが、保管状況によっては固化しやすい材料である。そこで、常温で液体の脂肪族アミンと混合することにより、硬化物に可撓性を与えたり、固化しにくくすることができる。また、前記脂肪族アミンの中でも高分子量の11時族アミンは可撓性硬化物を得やすいので、エポキシ2を配合する必要がなく、エポキシ1単独の方が好ましい場合がある。

【0011】本発明で用いられるビスフェノール型のエポキシ樹脂としては、ビスフェノール型のものであれば特にその種類に制限なく用いることができるが、例えば下記の一般式(1)で表されるビスフェノールA型のエポキシ樹脂や一般式(2)で表わされるビスフェノールF型のエポキシ樹脂が挙げられる。ビスフェノールA型エポキシ樹脂

【化1】

$$CH_{3} - CH - CH_{2} - O - O - CH_{2} - CH - CH_{2}$$

$$CH_{3} - CH - CH_{2} - O - CH_{2} - CH - CH_{2}$$

$$CH_{3} - O - CH_{2} - CH - CH_{2}$$

$$CH_{3} - O - CH_{2} - CH - CH_{2}$$

$$CH_{3} - O - CH_{2} - CH - CH_{2}$$

$$CH_{3} - O - CH_{2} - CH - CH_{2}$$

$$CH_{3} - O - CH_{2} - CH - CH_{2}$$

$$CH_{3} - O - CH_{2} - CH - CH_{2}$$

$$CH_{3} - O - CH_{2} - CH - CH_{2}$$

$$CH_{3} - O - CH_{2} - CH - CH_{2}$$

×

(nは、0または1である。)

【0012】ビスフェノールF型エポキシ樹脂

※【化2】

(2)

(nは、0または1である。)

また、本発明で用いられるビスフェノール型のエポキシ 樹脂は2種類以上の混合物であってもよい。

【0013】前記ビスフェノールA型エポキシ樹脂の具 体例として、例えばエピコート828、834、100 1、1004 [油化シェルエポキシ(株)製]、エピク ロン850、860、4055〔大日本インキ化学工業 (株) 製] 等が挙げられる。ビスフェノールF型エポキ 化シェルエポキシ(株)製〕、エピクロン830〔大日 本インキ化学工業(株)製)等が挙げられる。

【0014】また、前記ビスフェノール型のエポキシ樹*

* 脂と芳香族アミン系硬化剤および脂肪族アミン系硬化剤 の組み合わせに、可撓性エポキシ樹脂を混合すると剥離 強度をさらに向上できることが分かった。この可撓性エ ポキシ樹脂としては、例えばアルコール型エポキシ樹 脂、ポリサルファイド変性エポキシ樹脂、シリコーンオ イル変性エポキシ樹脂等が挙げられる。

【0015】アルコール型エポキシ樹脂としては、例え ばアルコール性OHとエピクロルヒドリンが反応したグ シ樹脂の具体例としては、例えばエピコート807〔油 20 リシジルエーテル基を有する材料であって、例えば下式 (3)~(6)のようなものが挙げられる。

【0016】ポリエチレングリコール型

【化3】

$$CH_{2}-CH-CH_{2}-CH_{2}CH_{2}-CH_{2}CH_{2}-CH_{2}CH_{2}-CH_{2}CH_{2}$$
(3)

ーテル型

$$(0017]$$
 プロピレングリコール型 ※ ※ 【化4】
$$CH_{2}-CH-CH_{2} \leftarrow O-CH-CH_{2} \rightarrow D$$

$$H_{3}C-C-CH_{3}$$

$$CH_{3}-CH-CH_{2} \leftarrow O-CH-CH_{2} \rightarrow D$$

$$(n+m=3)$$

$$\begin{array}{c} CH_{2} \\ CH_{2} - CH - CH_{2} - O + CH_{2} - CH - O + O \\ \end{array} \begin{array}{c} CH_{3} \\ O \\ \hline D \\ D \\ CH_{2} - CH - CH_{2} \end{array}$$

$$(5)$$

【0018】1、6-ヘキサンジオールジグリシジルエ 【化5】

$$CH_2-CH-CH_2-O-CH_2(CH_2)_{*}CH_2-O-CH_2-CH-CH_2$$

【0019】ポリサルファイド変性エポキシ樹脂として は、分子骨格内に一S一結合を有し、両末端にエポキシ 基 (グリシジル基)を有する材料で例えば下式 (7)で 50 【化6】

表わされるポリスルフィド変性エポキシ樹脂が挙げられ る。

$$CH_{2}-CHCH_{2}-O+C_{2}H_{4}OCH_{2}OC_{2}H_{4}-S-S+\frac{8}{n}O-CH_{2}CH-CH_{2}OC_{2}H_{4}-S-S+\frac{1}{n}O+CH_{2}CH+CH_{2}OC_{2}H_{3}-O+CH_{2}CH+CH_{2}OC_{2}H_{4}-S-S+\frac{1}{n}O+CH_{2}CH+CH_{2}OC_{2}H_{3}-O+CH_{2}CH+CH_{2}OC_{2}H_{4}-S-S+\frac{1}{n}O+CH_{2}CH+CH_{2}OC_{2}H_{3}-O+CH_{2}OC_{2}H_{3}$$

前記ポリスルフィド変性エポキシ樹脂としては、FLE P-10, FLEP-50, FLEP-60, FLEP-80 (商品名、東レチオコール社製) が挙げられる。

【0020】シリコーンオイル変性エポキシ樹脂として*

(式中、Rはメチル基又はフェニル基を表わす) 前記エポキシ1とエポキシ2はおのおの2種類以上のエ ポキシ樹脂が含まれていてもよい。

【0021】本発明で用いられる芳香族アミンとして は、ジアミノジフェニルメタン(DDM)、メタフェニ レンジアミン、ジアミノジフェニルスルホン、3,3' フェニルメタン、ジメチルエチルメタフェニレンジアミ ン、DDMのエポキシアダクト物等が挙げられる。

【0022】本発明で用いられる脂肪族アミンとして は、メタキシレンジアミン、ジエチレントリアミン、ポ リエーテルウレタンアミン、ポリアルキレングリコール ポリアミン、ダイマー酸変性ポリアミド、ジエチルアミ ノプロピルアミン、ポリオキシエチレンジアミン等が挙 げられる。なかでも脂肪族アミンとしては、第1級アミ ンが好ましい。また、ァーアミノプロピルトリメトキシ シラン、Ν-β (アミノエチル) γ-アミノプロピルト リメトキシシラン、さらにはN-β (アミノエチル) y-アミノプロピルメチルジメトキシシラン、N-フェ ニルーィーアミノプロピルトリメトキシシランのような アミノシランカップリング剤は硬化作用と同時に接着強 度の向上作用を有するので好ましい。

【0023】前記芳香族アミンと脂肪族アミンの使用量 は、下記の要件を満足するものが好ましい。

W1/H1>W2/H2

(前記W1は芳香族アミンの組成比であり、W2は脂肪 40 族アミンの組成比である。前記H1とH2はそれぞれ芳 香族アミンと脂肪族アミンの活性水素当量を意味す る)。前記芳香族アミンと脂肪族アミンの使用量が、前 記の要件を満足しない場合には、脂肪族アミンの特性が 支配的となり、耐液晶性が不足してくる。

【0024】本発明のシール剤には、該シール剤の硬化 時間の短縮および/または硬化温度の低下のために硬化 触媒を添加することができる。添加する硬化触媒の例と しては、シリカ等の無機固体酸、クエン酸等の有機酸等 を挙げることが出来る。硬化触媒として、前記のような 50 シラン、γーグリシドキシプロピルメチルジエトキシシ

酸を含有させることにより、例えば40℃以下の低温度 で硬化反応が進み、低温化が達成できる。硬化触媒を含 有しない場合、メタフェニレンジアミン、ジアミノジフ ェニルメタン等の芳香族アミンは60℃以上の温度で硬 化させる必要があるが、硬化触媒を混入させることによ 20 り、40℃での硬化が可能になる。この場合に、40℃ 程度で硬化後、120℃でさらにベークするが、最初 (First Step) の硬化は基板を加圧しなから ベークし、セルギヤップだしを行うため、基板が変形、 打痕後等の問題を軽減するため、低温下で行うことが好 ましく、本発明のように40℃以下で硬化が実施できる ことは非常に有利である。また、硬化触媒として微粉末 シリカを用いる場合には、その表面に存在するプロトン (-OH基が解離し、H*になる)により酸性触媒とな るが、下記のようにシリカはシール剤を増粘する作用を 奏するので、該増粘作用と触媒作用を兼用することが可 能となる。

【0025】本発明のシール剤にはスクリーン印刷適合 性のためフィラーを添加することができる。すなわち、 シール剤は通常スクリーン印刷法により基板上に形成さ れるが、このためシール剤粘度は30~50Pa・S程 度に粘度調整を行う必要があるが、そのために添加する フィラーの例としては、酸化チタン、シリカ、アルミ ナ、炭酸カルシウム等を挙げることが出来る。前記フィ ラーは単独あるいは複数で用いることが出来、エポキシ 成分、硬化剤成分、あるいはその両方に添加することが 出来る。添加の方法はホモジナイザーや3本ロールミル が適当である。フィラー添加量はエポキシ成分あるいは 硬化剤成分の100重量部に対して10~70重量部が

【0026】本発明のシール剤には接着強度の向上のた めシランカップリング剤を添加することが出来る。シラ ンカップリング剤の例としては、前記のアミノシランカ ップリング剤の外に、γーグリシドキシプロピルトリメ トキシシラン、γーグリシドキシプロピルトリエトキシ

ラン、 β - (3, 4-xポキシシクロヘキシル) エチルトリメトキシシラン等が挙げられる。前記シランカップリング剤の添加量はエポキシ樹脂 100 重量部に対して $0.5\sim20$ 重量部、好ましくは $1\sim10$ 重量部である。

【0027】プラスチックフィルム基板のベース材料としては、ポリカーボネートフィルム、ポリエーテルサルフォンフィルム、ポリサルフォンフィルム等がある。しかし、ベース基板単独ではガスバリヤー性、耐溶剤性等の諸特性が不十分のため基板の両面、あるいは片面にガスバリヤー層、保護膜等の無機あるいは有機物のコーティング膜が形成され、その上にITO膜が形成される。基板厚は総厚で0.1~0.3mmである。

【0028】さらに本発明者らは、シール剤の耐液晶性に対する評価法について検討を行ったところ、シール剤を高温下で液晶中に保存し、保存後の液晶の固有抵抗値を計測することや、シール剤への液晶の膨潤度を計測することで、シール剤の耐液晶性がよく評価できることを確認でき、これら評価法によると、耐液晶性が悪いシール剤を高温下保存した後の液晶は低い固有抵抗値となり、また、シール剤へ液晶が浸透膨潤しシール剤の重量が増加する。固有抵抗値が高いものは膨潤しない傾向となり、このような性能を有するシール剤は耐液晶性が高いと判定される。

【0029】〈プラスチックフィルム基板を用いた液晶表示素子の製造方法〉少なくとも1枚のプラスチックフィルム基板からなり、フォトリソグラフィー法等の公知の方法でパターン形成したITO電極が形成されている基板面の洗浄後、ポリアミド、ポリイミド等の配向膜をフレキソ印刷法で任意のパターンに印刷する。所定の温度でベーク後、ラビング処理し、液晶の配向処理を完成する。ラビングゴミを超音波ドライ洗浄で除去後、一方あるいは両方の基板に電極端子部に対応する位置の窓枠をあける(プレカット工程と略称する)。さらにゴミを完全に除去するために超音波洗浄(30~60KHzの超音波水洗浄と1MHz近傍の周波数での水洗浄)を実施する。

【0030】一方の基板にセルギャップを決定するプラスチックあるいは無機物からなる球状粒子のギャップ材を散布し、他方の基板には、本発明で示すシール剤をスクリーン印刷し、両基板の位置をアライメントし、重ね合わせる。重ね合わされた一対の基板はエアーバッグ方式の加圧焼成器にセットし、60℃以下の温度でシールベークする。シール剤で固定された一対の基板を個々のセルに分断するためのカットを実施する(一般的には大面積基板に多数個のセルを配置する多数個取り工法を用いるため)。個々のセルに分割されたセルをさらに100℃以上の高温でベークしてシール剤の架橋反応を向上させる。この時のベークはセルをカセット等の治具に収納し、セルは無加圧でベークする。

【0031】液晶注入は気圧差を利用した真空法で注入する。注入後のセルは過剰に液晶が注入され、セルギャップの均一が充分でないので、プレスして過剰液晶を注入口から押し出した後に封止する。封止材はUV硬化型樹脂が生産性の点で優れているが、エポキシ系の熱硬化型樹脂でもよい。フロント側に偏光板あるいは位相差板つき偏光板を貼付する(TN型は偏光板、STN型は、位相差板つき偏光板)。リヤー側には反射板つき偏光板あるいは半透過板つき偏光板を貼付し、反射型、あるいは半透過式パネルとする。LCDユニットはさらに駆動回路や駆動回路とのコネクターを実装する。

【0032】最近携帯電話、PHS、カードページャー 等の軽量、薄型の情報端末機が多く生産されてきたが、 これらに求められる液晶材料特性はDuty比が1/1 6~1/64、低電圧、高速応答のSTN型液晶であ る。液晶材料は液晶表示素子に対する要求特性(例えば Duty比、駆動電圧、応答速度)によって材料の種 類、配合比等を調整し、10種類程度の混合物となって いるが、液晶に低電圧化や高速化を求めると、液晶材料 が敏感になり、周辺材料の影響を受けやすくなることが わかった。すなわち、液晶のしきい値電圧(Vth)が 1. 5 V以下、液晶のΔεが10以上の材料を用いる と、特に周辺材料の影響を受けやすく、液晶の比抵抗の 低下に伴う消費電流の増加、配向性の劣化等の問題が発 生する。従って、本発明は特に周辺材料の影響を受けや すい低電圧液晶材料を用いたPF-LCDにおいて、特 に有効であり、他のシール剤料系では不可能な信頼性を 達成した画期的なシール剤を提供するものである。

【0033】さらに本発明者らは、本発明のシール剤の耐液晶性に対する評価法について検討を行ったところ、シール剤を高温下で液晶中に保存し、保存後の液晶の固有抵抗値を計測することや、シール剤への液晶の膨潤度を計測することで、シール剤の耐液晶性がよく評価できることを確認でき、これら評価法によると、耐液晶性が悪いシール剤を高温下で保存した後の液晶は低い固有抵抗値となり、また、シール剤へ液晶が浸透膨潤しシール剤の重量が増加する。固有抵抗値が高いものは膨潤しない傾向となり、このような性能を有するシール剤は耐液晶性が高いと判定される。したがって、下記の実施例でもシール剤の耐液晶性に対する評価は、前記評価法によって行った。

【0034】以下、本発明の実施例を示す。

【0035】実施例1

50

下記の主剤成分(エポキシ成分)をホモジナイーザー及び3本ロールミルを用いて混合し、エポキシ主剤を作製した。また、下記の硬化剤成分をホモジナイザーで混合し硬化剤を作製した。このようにして作製したエポキシ主剤3部と硬化剤1部を配合し、60℃で5時間、ついで120℃で2時間硬化させた。この硬化物約0.1gを液晶〔ロディック(株)RDP-60429〕1ml

中に投入し、85℃で4日間保存し、保存後の液晶の固

*た。その結果、比抵抗は1.8×10 $^{10}\Omega$ cm、膨潤率は1.0 (膨脹せず)であった。

12

有抵抗(以下、比抵抗と称す)と、保存前後のエポキシ 硬化物の重量変化率(以下、膨潤率と称す)を測定し *

[0036]

主剤(エポキシ成分)

高純度ビスフェノールA型エポキシ樹脂

(油化シェルエポキシ (株) エピコートYL-980]100重量部酸化チタン [日本アエロジル (株) P-25]20重量部

アルミナ [日本アエロジル (株) A 12O3-C]

8 重量部

硬化剤(硬化剤成分)

アンカミンZ(芳香族アミン)(AIR PRODUCTS社) 90重量部

ジェファーミンT-403

(HUNTSMAN社)(脂肪族アミン)

10重量部

主剤/硬化剤=30/10

【0037】また、ITO付きフィルム〔帝人(株)AM7015C、F-100-300〕のITO層をエッチング剥離した基板上にスクリーン印刷した前記配合品を挟み込み、同様条件で硬化させ、その90度剥離強度(以下、剥離強度と称す)を測定したところ、剥離面は基板とコート層の界面であり、基板表面との密着性は充分であった。

※じ方法で1/32 Duty比のSTNパネルを作製した。用いたシール剤は下記の主剤と硬化剤、液晶はロディック(株)RDP-60429である。この液晶のVthは1.38 V、また Δ ϵ は12.9 であった。シール剤の硬化条件は60 $\mathbb C$ で 5 時間、120 $\mathbb C$ で 2 時間であった。得られたパネルの信頼性は以下の通りである。

20 [0039]

【0038】次に前述したPF-LCDの製造方法と同※

【表1】

	電流変化率(R/R ₀)	シール周辺の配向不良
85℃500時間放置後	1. 7	なし
60℃90%500時間 放置後	1. 0	なし

【0040】実施例2

★化剤の配合を下記に変えた以外は実施例1と同様にして

10重量部

実施例1のエポキシ樹脂を下記のものに変え、主剤と硬★

主剤(エポキシ成分)

髙純度ビスフェノールA型エポキシ樹脂

〔油化シェルエポキシ(株)エピコートYL-980〕 70重量部

評価を行った。

アルコール型2官能エポキシ樹脂

[三洋化成(株) グリシェールBPP350] 30重量部

酸化チタン [日本アエロジル (株) P-25] 20重量部

無定型シリカ [日本アエロジル (株) R-805]10重量部シランカップリング剤 [信越シリコーン社KBM403]5重量部

硬化剤 (硬化剤成分)

アンカミン(芳香族アミン) 90重量部

ジェファーミンT-403 (脂肪族アミン)

主剤/硬化剤=7/1

結果 液晶比抵抗 2.5×10¹⁰Ω c m

膨潤率 1.0

剥離強度 350g/5mm

【0041】次に前述したPF-LCDの製造方法と同 ィック(株)RDP-60429である。この液晶のV じ方法で1/32Duty比のSTNパネルを作製し thは1.38V、またΔεは12.9であった。シー た。用いたシール剤は下記の主剤と硬化剤、液晶はロデ 50 ル剤の硬化条件は60℃で5時間、120℃で2時間

で、得られたパネルの信頼性は以下の通りである。

13

*【表2】

[0042]

	電流変化率(R/R ₀)	シール周辺の配向不良
85℃500時間放置後	1. 8	なし
60℃90%500時間 放置後	1. 0	なし

【0043】実施例3

※化剤の配合を下記に変えた以外は実施例1と同様にして

14

実施例1のエポキシ樹脂を下記のものに変え、主剤と硬※

評価を行った。

主剤(エポキシ成分)

高純度ビスフェノールA型エポキシ樹脂

[油化シェルエポキシ(株)エピコートYL-980]

90重量部

アルコール型2官能エポキシ樹脂

[三洋化成(株)グリシェールBP300P]

10重量部

酸化チタン〔日本アエロジル(株)P-25〕

20重量部

アルミナ [日本アエロジル (株) A 12O3-C]

10重量部

シランカップリング剤〔信越シリコーン社KBM403〕

10重量部

硬化剤 (硬化剤成分)

アデカハードナーEH-531 [旭電化工業] (芳香族アミン)

95重量部

ジェファーミンD-400 (脂肪族アミン)

5重量部

主剤/硬化剤=8/1

結果

液晶比抵抗

2. $0 \times 10^{10} \Omega$ c m

膨潤率

1. 0

剥離強度

 $320 \, \text{g} / 5 \, \text{mm}$

【0044】次に前述したPF-LCDの製造方法と同 じ方法で1/32Duty比のSTNパネルを作製し た。用いたシール剤は下記の主剤と硬化剤、液晶はRC 4087 [チッソ (株)] である。この液晶のVthは

★剤の硬化条件は60℃で5時間、120℃で4時間で、 30 得られたパネルの信頼性は以下の通りである。

[0045]

【表3】

38V、またΔεは12.4の材料である。シール★

	電流変化率(R/R ₀)	シール周辺の配向不良
85℃500時間放置後	1. 8	なし
60℃90%500時間 放置後	1. 2	なし

【0046】実施例4

☆化剤の配合を下記に変えた以外は実施例1と同様にして

実施例1のエポキシ樹脂を下記のものに変え、主剤と硬☆

評価を行った。

主剤(エポキシ成分)

高純度ビスフェノールA型エポキシ樹脂

[油化シェルエポキシ(株) エピコートYL-980]

95重量部

アルコール型2官能エポキシ樹脂

[三洋化成(株)グリシェールPP300P]

5 重量部

酸化チタン [日本アエロジル (株) P-25]

20重量部

16

アルミナ [日本アエロジル (株) A 1₂O₃-C]

8 重量部

シランカップリング剤 [信越シリコーン社KBM403]

10重量部

硬化剤 (硬化剤成分)

アンカミン2 (芳香族アミン)

90重量部

ジェファーミンD-230 (脂肪族アミン)

10重量部

主剤/硬化剤=7/1

結果

液晶比抵抗

3. $0 \times 10^{10} \Omega$ c m

膨潤率

1. 0

剥離強度

400g/5mm

【0047】次に前述したPF-LCDの製造方法と同 じ方法で1/32Duty比のSTNパネルを作製し た。用いたシール剤は下記の主剤と硬化剤、液晶はRC 4087 [チッソ(株)] である。この液晶のVthは *剤の硬化条件は60℃で5時間、120℃で2時間で、 得られたパネルの信頼性は以下の通りである。

[0048] 【表4】

1. 38V、またΔεは12. 4の材料である。シール*

	電流変化率(R/R ₀)	シール周辺の配向不良
85℃500時間放置後	1. 7	なし
60℃90%500時間 放置後	1. 0	なし

【0049】実施例5

※化剤の配合を下記に変えた以外は実施例1と同様な評価

実施例1のエポキシ樹脂を下記のものに変え、主剤と硬※

を行った。

主剤(エポキシ成分)

高純度ビスフェノールA型エポキシ樹脂

[油化シェルエポキシ (株) エピコートYL-980]

95重量部

アルコール型3官能エポキシ樹脂

[油化シェルエポキシ (株) ヘロキシHM-505P]

5 重量部

酸化チタン〔日本アエロジル(株) P-25〕

20重量部

アルミナ [日本アエロジル (株) A 1₂O₃-C]

10重量部

シランカップリング剤〔信越シリコーン社KBM403〕

8重量部

硬化剤(硬化剤成分)

アルカミンZ(芳香族アミン)

95重量部

ジェファーミンTー403 (脂肪族アミン)

5 重量部

主剤/硬化剤=9/1

結果

液晶比抵抗

剥離強度

 $4\times1~0^{\,\text{\tiny 10}}\,\Omega$ c m

膨潤率

1. 0 $290 \, \text{g} / 5 \, \text{mm}$

【0050】次に前述したPF-LCDの製造方法と同 じ方法で1/32Duty比のSTNパネルを作製し

た。用いたシール剤は下記の主剤と硬化剤、液晶はRC 4087 [チッソ (株)] である。この液晶のVthは

1. 38V、また ∆ ε は 12. 4の材料である。シール★

★剤の硬化条件は60℃で5時間、120℃で2時間で、 得られたパネルの信頼性は以下の通りである。

[0051]

【表 5】

	電流変化率(R/R _c)	シール周辺の配向不良
85℃500時間放置後	1. 3	なし
60℃90%500時間 放置後	1. 0	なし

【0052】実施例6

* 化剤の配合を下記に変えた以外は実施例1と同様にして

実施例1のエポキシ樹脂を下記のものに変え、主剤と硬* 評価を行った。

主剤(エポキシ成分)

髙純度ビスフェノールA型エポキシ樹脂

[油化シェルエポキシ(株)エピコートYL-980] 70重量部

ポリサルファイド変性エポキシ樹脂

[東レチオコール(株)フレップ50] 30重量部

酸化チタン [日本アエロジル (株) P-25] 30重量部

アルミナ [日本アエロジル (株) A 1₂O₃-C]シランカップリング剤 [信越シリコーン社KBM403]10重量部

硬化剤 (硬化剤成分)

アルカミン2(芳香族アミン) 85重量部

ジェファーミンD-400 (脂肪族アミン) 15重量部

主剤/硬化剤=6/1

結果 液晶比抵抗 4.0×10¹⁰Ωcm

膨潤率 1.0

剥離強度 270g/5mm

【0053】次に前述したPF-LCDの製造方法と同 ※剤の硬化条件は60℃で5時間、120℃で2時間で、 じ方法で1/32Duty比のSTNパネルを作製し 得られたパネルの信頼性は以下の通りである。

た。用いたシール剤は下記の主剤と硬化剤、液晶はRC 【0054】 4087 [チッソ (株)] である。この液晶のV t h は 30 【表6】

1. 38V、またΔεは12. 4の材料である。シール※

	電流変化率(R/R ₀)	シール周辺の配向不良
85℃500時間放置後	1. 8	なし
60℃90%500時間 放置後	1. 0	なし

【0055】実施例7

★化剤の配合を下記に変えた以外は実施例1と同様にして

実施例1のエポキシ樹脂を下記のものに変え、主剤と硬★ 評価を行った。

主剤(エポキシ成分)

高純度ビスフェノールA型エポキシ樹脂

[油化シェルエポキシ(株)エピコートYL-980] 80重量部

アルコール型2官能エポキシ樹脂

[三洋化成 (株) グリシェールBPP350]20重量部酸化チタン [日本アエロジル (株) P-25]20重量部アルミナ [日本アエロジル (株) A12O3-C]10重量部

シランカップリング剤[信越シリコーン社KBM403] 5重量部

硬化剤 (硬化剤成分)

アデカハードナーEH-531 (芳香族アミン)

80重量部

20

ジェファーミンT-403 (脂肪族アミン)

20重量部

主剤/硬化剤=8/1

結果

液晶比抵抗

1. 5×10¹⁰Ωcm

膨潤率

1. 0

剥離強度

 $310 \,\mathrm{g}/5 \,\mathrm{mm}$

【0056】次に前述したPF-LCDの製造方法と同 じ方法で1/32Duty比のSTNパネルを作製し

*ル剤の硬化条件は60℃で5時間、120℃で2時間 で、得られたパネルの信頼性は以下の通りである。

た。用いたシール剤は下記の主剤と硬化剤、液晶はロデ 10 【0057】

ィック(株)RDP-60429である。この液晶のV

【表7】

thは1.38V、また $\Delta \epsilon$ は12.9Cあった。シー*

	電流変化率(R/R ₀)	シール周辺の配向不良
85℃500時間放置後	1. 5	なし
60℃90%500時間 放置後	1. 0	なし

【0058】実施例8

※化剤の配合を下記に変えた以外は実施例1と同様にして

実施例1のエポキシ樹脂を下記のものに変え、主剤と硬※

評価を行った。

主剤(エポキシ成分)

高純度ビスフェノールA型エポキシ樹脂

[油化シェルエポキシ(株)エピコートYL-980]

80重量部

ポリサルファイド変性エポキシ樹脂

〔東レチオコール(株)フレップ50〕

20重量部

酸化チタン [日本アエロジル (株) P-25]

20重量部

アルミナ [日本アエロジル (株) A 1₂O₃-C]

10重量部

シランカップリング剤〔信越シリコーン社KBM403〕

8 重量部

硬化剤 (硬化剤成分)

アルカミンZ(芳香族アミン)

80重量部

ジェファーミンD-400 (脂肪族アミン)

20重量部

主剤/硬化剤=7/1

結果

液晶比抵抗

1. $2 \times 10^{10} \Omega$ c m

膨潤率

1. 0

剥離強度

 $330 \,\mathrm{g}/5 \,\mathrm{mm}$

【0059】次に前述したPF-LCDの製造方法と同 じ方法で1/32Duty比のSTNパネルを作製し た。用いたシール剤は下記の主剤と硬化剤、液晶はロデ イック (株) RDP-60429E059である。この 液晶のVthは1.38V、またΔεは12.9であっ★

★た。シール剤の硬化条件は60℃で5時間、120℃で 40 2時間で、得られたパネルの信頼性は以下の通りであ る。

[0060]

【表8】

	電流変化率(R/R ₀)	シール周辺の配向不良
85℃500時間放置後	1. 3	なし
60℃90%500時間 放置後	1. 1	なし

【0061】比較例1

*様にして評価を行った。結果は以下の通りであった。主

実施例1の硬化剤を下記のポリアミドアミン型に変え、 主剤と硬化剤の配合を下記に変えた以外は実施例1と同*

高純度ビスフェノールA型エポキシ樹脂

[油化シェルエポキシ (株) エピコートYL-980]

70重量部

アルコール型2官能エポキシ樹脂

[三洋化成(株)グリシェールBPP350]

30重量部

酸化チタン〔日本アエロジル(株)P-25〕

20重量部

無定型シリカ〔日本アエロジル(株) R-805〕

10重量部

シランカップリング剤 [信越シリコーン社KBM403]

3 重量部

硬化剤(硬化剤成分)

ポリアミド型アミン [トーマイド296 (富士化成)]

100重量部

主剤/硬化剤=100/40

結果

液晶比抵抗

8. $7 \times 10^8 \Omega$ c m

剤 (エポキシ成分)

膨潤率

1.8

剥離強度

360 g / 5 mm

【0062】次に前述したPF-LCDの製造方法と同じ方法で1/32Duty比のSTNパネルを作製した。用いたシール剤は下記の主剤と硬化剤、液晶はロディック(株)RDP-60429である。この液晶のV

※ル剤の硬化条件は60℃で5時間、120℃で2時間で、得られたパネルの信頼性は以下の通りである。

[0063]

【表 9 】

thは1.38V、また $\Delta \epsilon$ は12.9 \overline{c} あった。シー%30

	電流変化率(R/R ₀)	シール周辺の配向不良
85℃500時間放置後	3. 2	あり
60℃90%500時間 放置後	3. 2	あり

【0064】比較例2

★化剤の配合を下記に変えた以外は実施例1と同様にして 評価を行った。結果は以下の通りであった。

実施例1のエポキシ樹脂を下記のものに変え、主剤と硬★

主剤(エポキシ成分)

高純度ビスフェノールA型エポキシ樹脂

70重量部

アルコール型2官能エポキシ樹脂

[三洋化成(株)グリシェールBPP350]

30重量部

酸化チタン〔日本アエロジル(株) P-25〕

20重量部

アルミナ [日本アエロジル (株) A I₂O₃-C]

10重量部

シランカップリング剤 [信越シリコーン社KBM403]

[油化シェルエポキシ (株) エピコートYL-980]

5 重量部

硬化剤(硬化剤成分)

50

24

3官能チオール THIEC-BMPA (淀化学)

100重量部

無定型シリカ (日本アエロジル (株) R-805)

10重量部

主剤/硬化剤=13/1

結果

3. $5 \times 10^{9} \Omega$ cm

膨潤率

1. 3

剥離強度

液晶比抵抗

 $450 \, \text{g} / 5 \, \text{mm}$

【0065】次に前述したPF-LCDの製造方法と同 じ方法で1/32Duty比のSTNパネルを作製し た。用いたシール剤は下記の主剤と硬化剤、液晶はロデ

*ル剤の硬化条件は60℃で5時間、120℃で2時間 で、得られたパネルの信頼性は以下の通りである。

[0066]

ィック (株) RDP-60429である。この液晶のV 10 【表10】

thは1. 38V、また $\Delta \epsilon$ は12. 9であった。シー*

	電流変化率(R/R ₀)	シール周辺の配向不良
85℃500時間放置後	3. 5	あり
60℃90%500時間 放置後	2. 0	なし

【0067】比較例3

※化剤の配合を下記に変えた以外は実施例1と同様にして 評価を行った。

主剤(エポキシ成分)

実施例1のエポキシ樹脂を下記のものに変え、主剤と硬※

高純度ビスフェノールA型エポキシ樹脂

[油化シェルエポキシ(株)エピコートYL-980]

100重量部

酸化チタン [日本アエロジル (株) P-25]

20重量部

アルミナ [日本アエロジル (株) A 1₂O₃-C]

10重量部

シランカップリング剤 [信越シリコーン社KBM403]

無定型シリカ [日本アエロジル (株) R-805]

5 重量部

硬化剤 (硬化剤成分)

芳香族アミン型硬化剤〔アンカミンZ(ACIジャパン)〕

100重量部 5重量部

主剂/硬化剂=56/10

結果

液晶比抵抗

3. $7 \times 10^{10} \Omega$ cm

★ 4. 請求項10

膨潤率 1. 0

剥離強度

80 g / 5 mm

剥離強度が小さく、セル化工程でシールはがれが発生し たため、パネル評価は未実施。

[0068]

【効果】1. 請求項1~3および9

ば85℃放置試験を実施しても、液晶の種類を問わず、 液晶の比抵抗値変化が小さいシール剤を提供できる。

2. 請求項4~6

硬化物の可撓性、基板に対する接着性がさらに向上す

3. 請求項7~8

40℃以下の低温度で硬化反応が進み、低温化が達成で きる。

前記請求項1の効果に加えて、硬化作用と同時に接着強 度の向上作用を有するシール剤を提供できる。

5. 請求項11

耐液晶性が飛躍的に向上する。特に、高温信頼性、例え 40 本発明のシール剤を用いた液晶表示素子は特に信頼性に 優れる。高温放置試験では、85℃500時間以上は達 成できる。すなわち、液晶の消費電流変化率が小さく、 シール剤近傍の配向不良がなく、液晶応答性変化のない 高信頼性液晶表示素子を提供できる。また、フレキシブ ルなプラスチックフィルム基板に対応した硬化物となっ ており、高い剥離強度を有する。その結果、製造プロセ ス及び信頼性試験でシール部が剥離することなく、高信 頼性のシール接着性が達成できる。